

PIANO EDITORIALE /EDITORIAL PLAN 2009

NUMERO (ISSUE)	SPECIALE (COVERSTORY)	APPROFONDIMENTI (IN DEPTH)	ARTICOLI GENERALI (GENERAL ISSUES)	FOCUS ON (FOCUS ON)	EDIZIONE ON LINE (ON LINE EDITION)	FIERE (EXHIBITIONS) (ON LINE CALENDAR)
29 Febbraio February	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sistemi e moduli DSP (DSP systems and modules) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Trend dei RTOS (RTOS trends) ❑ Standard per schede - aggiornamenti (Boards standard – update) ❑ Sistemi per applicazioni gravose (System for harsh environment applications) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sicurezza nelle applicazioni embedded (Security in embedded application) ❑ Computer rugged (Rugged computers) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Difesa/aerospazio (Defense/aerospace) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Web Exclusive: Gestire l'obsolescenza dei componenti (Component obsolescence) 	<p>NI Days, febbraio, Milano</p> <p>Real Time and Embedded Computing Conference, febbraio, Atlanta (GA-USA) / Huntsville (AL-USA) / Melbourne (FL-USA)</p> <p>ICQNM 2009 - The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, 1-6/02, Cancun (MEX)</p> <p>MC⁴ Motion Control, febbraio, (I)</p> <p>Real Time and Embedded Computing Conference Marzo, Dallas / Houston (TX-USA)</p> <p>Embedded World, 3-5/03, Norimberga (D)</p> <p>CeBIT, 3-8/03, Hannover (D)</p> <p>Smart Systems Integration, 10-11/03, Bruxelles (B)</p> <p>EMV, 10-12 /03, Stoccarda (D)</p> <p>PCIM China, 17-19/03, Shanghai (RPC)</p>
30 Aprile April	<ul style="list-style-type: none"> ❑ PXI, LXI, VXI (PXI, LXI, VXI) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Soluzioni di sicurezza e biometria (Security solution and biometrics) ❑ Schede di I/O (I/O boards) ❑ Microcontrollori per applicazioni embedded (Microcontrollers for embedded applications) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sistemi operativi open-source (Open source operating systems) ❑ Domotica (Domotics) ❑ Reti di sensori wireless (Wireless sensor networks) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Il mercato della distribuzione in Italia (Italian Distribution Market) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Web Exclusive: Progettazione per l'efficienza energetica (Designing for energy efficiency) 	<p>Embedded Systems Conference - Silicon Valley 14-18/04, San Jose (CA-USA)</p> <p>Display, 15-17/04, Tokyo (J)</p> <p>Hannover Messe, 20-24/04, Hannover (D)</p> <p>DATE, 20-24/04, Nizza (F)</p> <p>SMT Hybrid Packaging, 5-7/05, Norimberga (D)</p> <p>PCIM Europe, 12-14/05, Norimberga (D)</p> <p>Enermotive, 26-30/05, Fieramilano (Rho-MI)</p> <p>LinvinLuce, 26-30/05, Fieramilano (Rho-MI)</p>

31 Giugno June	<input type="checkbox"/> Evoluzione dei RTOS (<i>RTOS evolution</i>)	<input type="checkbox"/> VoIP e standard multimediali (<i>VoIP and multimedial standards</i>) <input type="checkbox"/> Visualizzazione industriale (<i>Industrial vision</i>) <input type="checkbox"/> Schede mezzanino (<i>Mezzanine cards</i>)	<input type="checkbox"/> Architetture multicore/multiprocessore (<i>Multicore/multiprocessor architecture</i>) <input type="checkbox"/> Riutilizzo del software (<i>Software reuse</i>) <input type="checkbox"/> Standard per schede - aggiornamenti (<i>Boards standard – update</i>)	<input type="checkbox"/> Trasporti (<i>Transportation</i>)	<input type="checkbox"/> Web Exclusive: Produrre in Italia: problemi e prospettive (<i>Manufacturing in Italy Pros&cons</i>)	VforM-Vision for Manufacturing , giugno Laser World of Photonics , 15-18/06, Monaco (D) European Automotive Components Expo , 16-18/06, Stoccarda (D) NI Week , agosto, Austin (TX-USA)
32 Settembre September	<input type="checkbox"/> Motherboard per applicazioni industriali (<i>Motherboards for industrial applications</i>)	<input type="checkbox"/> Applicazioni medicali (<i>Medical applications</i>) <input type="checkbox"/> Architetture degli SBC (<i>SBC architectures</i>)	<input type="checkbox"/> Applicazioni militari/aerospaziali (<i>Military/Aerospace applications</i>) <input type="checkbox"/> DSP/FPGA ed elaborazione riconfigurabile (<i>DSPs, FPGAs, Programmable boards</i>) <input type="checkbox"/> Software open source (<i>Open source software</i>)	<input type="checkbox"/> Reti wireless industriali (<i>Industrial wireless network</i>)	<input type="checkbox"/> Web Exclusive: Embedded: make or buy (<i>Make or buy in embedded</i>)	C²-Control & Communication , settembre Embedded System Conference , settembre, Boston (MA-USA) Nanoforum , settembre, Milano (I) Semicon Europe , 6-8/10, Stoccarda (D) SAME , 7-8/10, Sophia Antipolis (F)
33 Novembre November	<input type="checkbox"/> Tool di debug (<i>Debugging tools</i>)	<input type="checkbox"/> Sistemi/schede FPGA (<i>FPGA boards/systems</i>) <input type="checkbox"/> Programmazione parallela (<i>Parallel programming schemes</i>) <input type="checkbox"/> Applicazioni per microTCA (<i>MicroTCA applications</i>)	<input type="checkbox"/> Standard per schede - aggiornamenti (<i>Boards standard – update</i>) <input type="checkbox"/> Sistemi e schede di simulazione (<i>Simulation boards and systems</i>) <input type="checkbox"/> Componenti resistenti alle radiazioni (<i>Rad-hard components</i>)	<input type="checkbox"/> Mercati embedded emergenti (<i>Emerging embedded markets</i>) <input type="checkbox"/> Guida/repertorio: Sistemi embedded (<i>Guide/Directory: Embedded systems</i>)	<input type="checkbox"/> Web Exclusive: Trend nell'Embedded Computing Technology (<i>ECT trends</i>)	Focus Embedded , novembre Productronica , 10-13/10, Monaco (D) SPS/IPC/Drives , 24-26/11, Norimberga (D)

SEGNATE IL VOSTRO INDIRIZZO IN STAMPATELLO / PLEASE WRITE YOUR ADDRESS IN BLOCK LETTERS

AZIENDA / COMPANY		PERSONA / CONTACT	
VIA / STREET			N°
CAP / POST CODE	CITTÀ' (PROV) / CITY (DISTRICT)		
TEL.	FAX	EMAIL	Grazie per la collaborazione Thank you for your cooperation

In base agli argomenti da Voi selezionati, la Redazione provvederà a contattarVi per tempo, riservandosi il vaglio e la pubblicazione del materiale inviato.

N.B. Questo piano editoriale potrà subire variazioni.

The editorial department will contact you soon after reviewing the topics you've selected, reserving the right to screen and publish the material submitted.